

Produktabkündigung

PCN-Nr.	IAA160001	Datum	03.05.2017
Artikel	MSTB(V)(A) 2,5 THT-Grundleisten (siehe Artikelliste)		

Beschreibung

Unser Ziel ist es, Ihnen aktuelle und zeitgemäße Produkte für Ihre Applikation anzubieten. Hierzu ist es aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen notwendig, die Produktpalette regelmäßig zu überprüfen und den Produktlebenszyklus anzupassen.

Die Komponenten aus der beiliegenden Artikelliste nehmen wir aus dem Lieferprogramm und kündigen sie hiermit zum 01.05.2017 ab.

Als Ersatzartikel stehen Ihnen ab sofort die Grundleisten der Artikelfamilie CC(V)(A) 2,5/...-G(F)...THR... zur Verfügung. Diese Artikel bieten hinsichtlich ihrer Prozessfähigkeit für das Reflow-Löten einige Vorteile:

- Das Gehäuse wird aus LCP (Liquid Crystal Polymer) gefertigt.
- Die Stiftlänge ab Gehäuseunterkante wird von bisher 3,23 und 3,9 mm auf 2,6 bzw. 2,0 mm reduziert.
- Die Qualifikation nach IPC/JEDEC J-STD 020 verbessert sich auf MSL 1.
- Die Verpackung erfolgt nicht mehr im Drybag.

Die Außenabmessungen der Grundleisten ändern sich nicht. Auch die Freiräume für die Restringe bzw. den Lötpastenauftrag bleiben gleich. Die bisherigen Layoutvorschriften gelten weiterhin, ebenso die Anforderungen im SMD-Fertigungsprozess. Mit der neuen MSL 1-Qualifikation ergibt sich ein größeres Prozessfenster für das Reflow-Löten.

Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit.

Allgemeine Terminplanung

Last order	Last Shipment
31.10.2017	30.04.2018